

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2026-15

华工科技产业股份有限公司

2025 年度第一期短期融资券（科创债）兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025 年 8 月 20 日发行了 2025 年度第一期短期融资券（科创债）（债券简称：25 华工科技 CP001（科创债），债券代码：042580430），发行总额为人民币 5 亿元，期限 210 天，票面利率为 1.65%，兑付日为 2026 年 3 月 19 日。具体公告内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在指定媒体披露的《2025 年度第一期短期融资券（科创债）发行情况公告》（公告编号：2025-48）。

2026 年 3 月 19 日，公司兑付了 2025 年度第一期短期融资券（科创债）本息共计人民币 504,746,575.34 元。上述款项由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日